

ETS-N30シリーズ: ETS-N30-HE / ETS-N30-TAA



CPUを強かに冷却する！92mmファン搭載サイドフロータイプCPUクーラー

ETS-N30-HE / ETS-N30-TAAは、CPUを集中して強かに冷却するサイド



フロータイプを採用したCPUクーラーです。

42枚のアルミニウムフィンに、SEF(Stack Effect) design(patented) , Air path creating high VEFを採用したヒートシンクが高い冷却性能を実現しています。

熱伝導率の高い $\phi 6$ mm x 3本の銅製ヒートパイプを採用しています。CPUから発生する熱を効率良くアルミニウムフィンに逃がします。

ヒートパイプがCPUに直接接触するHDT(Heat pipe direct touch)採用しています。CPUを強力に冷却することができます。

TDP130Wクラスの高性能CPUに対応しています。



Intel,AMDのプラットフォームに対応しています。

対応CPUソケット

Intel : LGA1366,LGA1156,LGA1155,LGA1150,LGA775,

AMD : AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+です。

ETS-N30-HEには、静音・耐久性に優れているツイスターベアリング搭載のHigh efficiency(高効率)92mmファンを採用しています。

ETS-N30-TAAIには、静音・耐久性に優れているツイスターベアリング搭載のT.B.APOLLISH-PWMタイプ92mmファンを採用しています。Circular Type Blue LEDがあなたのPCを美しく輝かせます。

IntelとAMDのプラットフォームに対応するユニバーサルブラケット

付属のユニバーサルバックプレートを利用することでIntel、AMDのプラットフォームで使用できます。

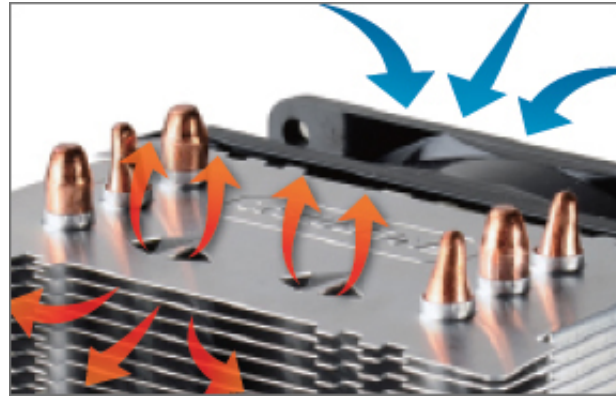


対応CPUソケット

Intel : 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775

AMD : AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+

SEF (Stack Effect) design (特許)



42枚のアルミニウムフィンすべてに加工されたSEF designが、ヒートシンク内の空気の圧力を高め、空気の速度を向上させることにより冷却効果を高めます。

*特許(TW/CN/US/EU)

Air path creating high VEF (Vacuum Effect)



フラップの形状(VEF)がもたらす効果は、フィンを通じ空気を強制的に取り込むことができます。

外側の空気をヒートシンクに取り込む為の最適な気流を作り出しています。

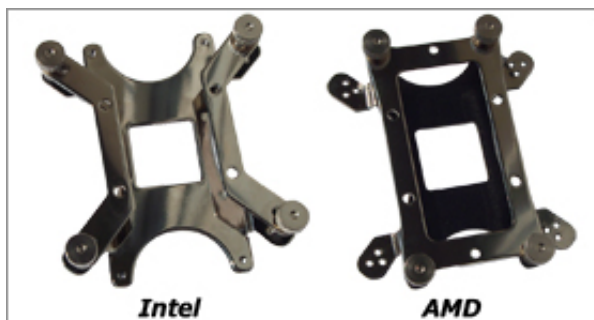
HDT(ヒートパイプ ダイレクト タッチ) 熱伝導率の高い $\phi 6\text{mm}$ x 3本の銅製ヒートパイプ採用

冷却性能を最大限発揮するために、CPUにダイレクトに接触する $\phi 6\text{mm}$ x 3本の銅製ヒートパイプを採用しました。CPUから発生する熱の伝導を確実にして、強力に冷却します。



※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。

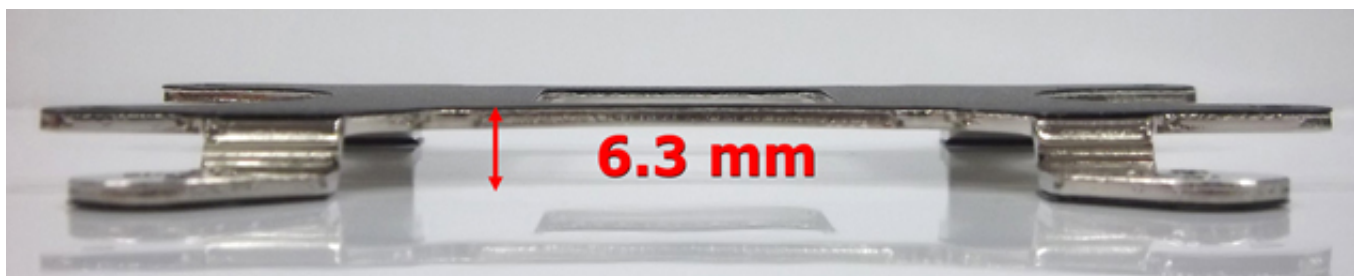
しっかりと固定するバックプレート付ユニバーサルブラケット採用



Intel系,AMD系ともにバックプレート付ユニバーサルブラケットを採用しています。
マザーボードにかかるCPUクーラーの重さによる負担を防ぎ、しっかりと固定します。

※セットアップ前に必ず取扱説明書をお読みください。

バックプレートの高さ6.3mm



サーマルグリス付属



熱伝導率を支える重要なポジションのサーマルグリス。
ETS-N30シリーズには、サーマルグリス Dow Corning® TC-5121
が付属されています。

付属品



マニュアル



バックプレート



Intel用ブラケット



AMD用ブラケット



バックプレート固定ネジ



ブラケット固定ネジ



ブラケット固定用ナット

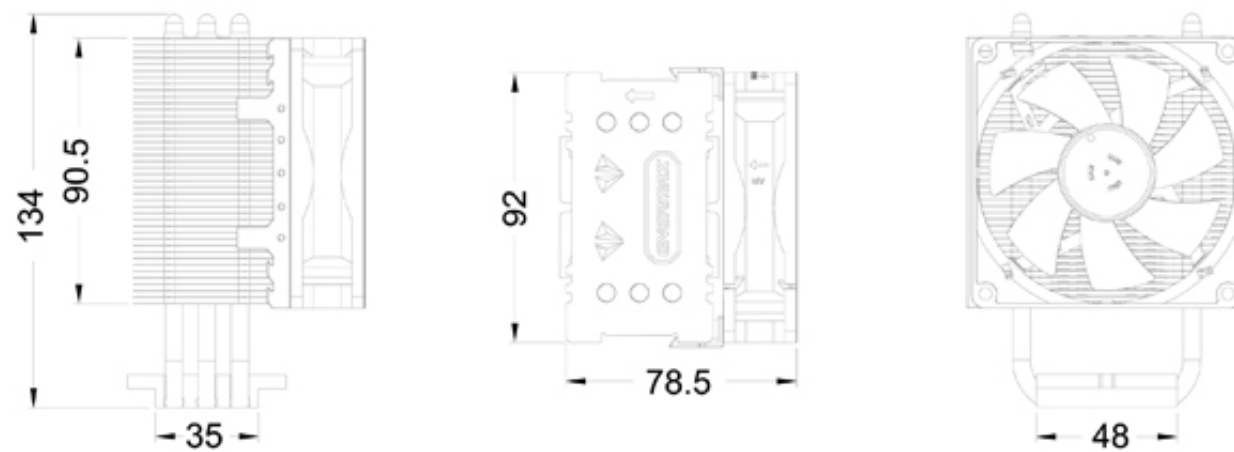


プラスチック・ワッシャー

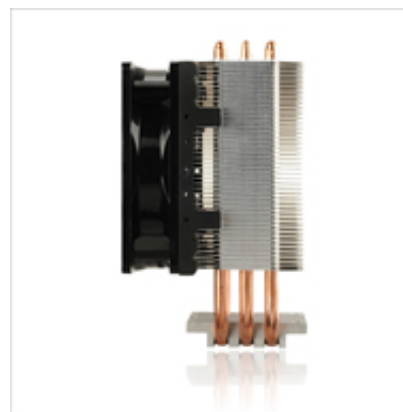


サーマルグリス

ETS-N30シリーズ寸法 ※クリックすると拡大画像が表示されます。

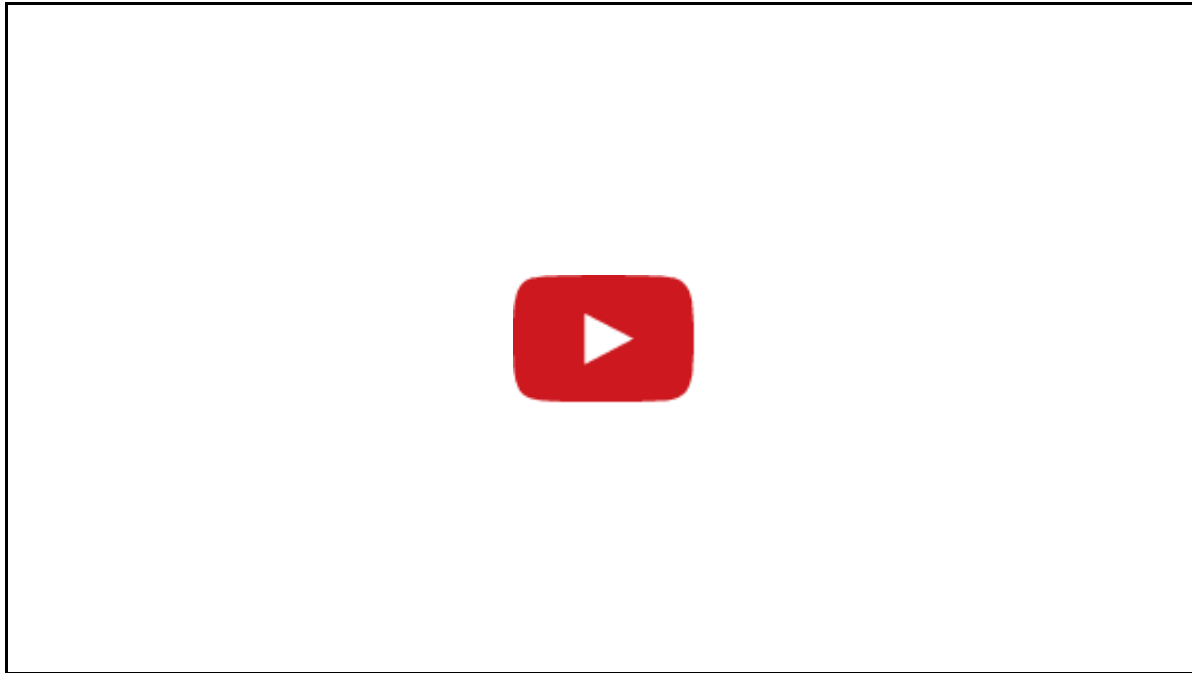


製品画像






関連動画



スペック

Model name (型番)	ETS-N30-HE	ETS-N30-TAA
Compatible Socket (対応ソケット)	Intel® LGA 775/1150/1155/1156/1366, AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+	
Overall Dimension (全体寸法)	92(L) x 79(W) x 134(H)mm	
Heat Sink Dimension (ヒートシンク寸法)	92(L) x 50(W) x 134(H)mm	
Heat Sink Weight (重量)	290g (excluding fan and mounting brackets)	
Heat Pipe (ヒートパイプ)	3 x φ6mm	
Material (材質)	Copper Heat Pipes / Aluminum Fins	
Thermal Grease (サーマルグリス)	Dow Corning® TC-5121	
Fan Dimension (ファンサイズ)	92 x 92 x 25 mm	
Fan Speed (ファンスピード)	800 ~ 2,800 rpm	
Air Flow (CFM) (風量)	15.9 ~ 55.4 ±10%	14.5 ~ 50.8 ±10%
Static Pressure (mm-H ₂ O) (静圧)	0.36 ~ 4.37	0.32 ~ 3.86
Noise (dBA) (ノイズ)	16 ~ 28	16 ~ 27
Rated Voltage (V) (入力電圧)	12 V	
Input Current (A) (入力電流)	0.30 A	0.30 A
Input Power (W) (入力電力)	3.6 W	3.6 W
Bearing Type (ベアリング)	Twister Bearing	
MTBF (hour) (平均故障間隔)	≥160,000	
Function (機能)	PWM Technology	
Connector (コネクタ)	4 pin PWM Connector x 1	
Fan LED	N/A	Circular Type Blue LED
Safety & EMC		
Warranty (保証期間)	1年間	

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される場合がございます。

